

# 2021-2027年中国晶圆制造 市场深度评估与投资可行性报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

# 一、报告报价

《2021-2027年中国晶圆制造市场深度评估与投资可行性报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202101/200371.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2021-2027年中国晶圆制造市场深度评估与投资可行性报告》共四章。首先介绍了晶圆制造行业市场发展环境、晶圆制造整体运行态势等，接着分析了晶圆制造行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆制造市场竞争格局。随后，报告对晶圆制造做了重点企业经营状况分析，最后分析了晶圆制造行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆制造产业有个系统的了解或者想投资晶圆制造行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章晶圆制造简介21

第一节晶圆制造流程21

第二节晶圆制造成本分析27

第二章2019年半导体市场32

第一节2019年半导体产业分析32

第二节2019年半导体市场上下游状况分析34

第三节2019年全球晶圆制造产业现状35

第四节2019年全球半导体制造产业38

一、全球半导体产业概况38

二、全球晶圆制造行业概况39

第五节2019年中国半导体产业与市场44

一、中国半导体市场44

二、中国半导体产业47

三、中国IC设计产业56

四、中国半导体产业发展趋势59

第三章2019年晶圆制造产业简介61

第一节晶圆制造工艺简介61

第二节全球晶圆产业及主要厂商简介62

第三节中国半导体产业政策环境70

第四节中国晶圆制造业现状及预测73

第四章2019年晶圆制造行业主要企业分析76 ( )

一、中芯国际76

二、上海华虹NEC电子有限公司83

三、上海宏力半导体制造有限公司92

四、华润微电子99

五、上海先进半导体106

六、和舰科技(苏州)有限公司113

七、BCD(新进半导体)制造有限公司120

八、方正微电子有限公司127

十、南通绿山集成电路有限公司134

十一、纳科(常州)微电子有限公司141

十二、珠海南科集成电子有限公司150

十三、康福超能半导体(北京)有限公司157

十四、科希-硅技半导体技术第一有限公司163

十五、光电子(大连)有限公司170

十六、西安西岳电子技术有限公司176

十七、吉林华微电子股份有限公司183

十八、丹东安顺微电子有限公司191

十九、敦南科技198

二十、福建福顺微电子205

二十一、杭州立昂212

二十二、杭州士兰集成电路219

二十三、HYNIX-ST半导体公司226 ( )

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202101/200371.html>